ボース・アインシュタイン凝縮を目指した 高密度ポジトロニウム生成材料の開発

東大理,東大素セ^A,東大工^B,産総研^c,九大GIC^D,高工研^E,原子力機構^F

<u>石田明</u>,

橋立佳央理,難波俊雄A,浅井祥仁,五神 真,

山田恭平,田島陽平B,周 健治B,蔡 恩美B,吉岡孝高B,

大島永康^c, オロークブライアン^c, 満汐孝治^c, 伊藤賢志^c, 熊谷和博^c, 鈴木良一^c, 藤野 茂^D, 兵頭俊夫^E, 望月出海^E, 和田 健^E, 甲斐健師^F



本研究はJSPS科研費 JP16H04526, JP17H02820, JP17H06205, JP17J03691, JP18H03855, JP19H01923, 公益財団法人 松尾学術振興財団、公益財団法人 三豊科 学技術振興協会、公益財団法人 光科学技術研究振興財団、公益財団法人 三菱財団、 TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」TK17-046, TK19-016の助成を受けたもの です。 <u>https://tabletop.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/?page_id=110</u>

令和2年9月8日 日本物理学会2020年秋季大会@オンライン開催

目次

ポジトロニウム (Ps) のボース・アインシュタイン凝縮 (BEC) の目的:

<u>反物質</u>の新量子多体系である低温量子凝縮相 =<u>反物質レーザー</u>を実現

- Ps-BEC 実現スキーム
- Ps生成・濃縮・冷却材開発状況
 1. シリカエアロゲル
 2. ナノインプリント、ナノプロセシングを用いた手法による材料開発







最大の問題

Ps は寿命が142 ns と 短い

<u>2つの課題</u>

- 1. 瞬間的な高密度 Ps の 生成
 - < 50 ns で > 10¹⁸ cm⁻³ (現状: 10¹⁵ cm⁻³)
- Psの高速冷却
 ~300 ns で < 10 K に冷却 (現状: 150 K)



* : S. Mariazzi *et al.* Phys. Rev. Lett. **104**(2010)243401, D. Cassidy *et al.* physica status solidi **4**(2007)3419.

5

Ps-BEC 実現の新しいアイデア

1. 陽電子集束システム





Ps-BEC 実現の新しいアイデア 冷凍機で4Kまで 1. 陽電子集束システム 冷却 拡大図 2. Ps 生成·濃縮·冷却材 n=~10¹⁸ cm⁻³ 3. Ps レーザー冷却 e⁻ Ps e⁺ ナノ秒偏極陽電子バンチ 1.5x10⁸ e⁺, 5 keV Ps Φ=6 µm に集束 Ps Ps Ps 243nm 1. 多段輝度増強システム 紫外レーザ-高密度陽電子バンチ生成 ナノ空孔 Φ= 50-100 nm 3. Ps レーザー冷却 <u>(1S-2P 遷移を使用)</u> <u>2. e⁺ → Ps 生成・濃縮・</u>冷却 A. Ishida et al., JJAP Conf. Proc. 7(2018)011001, 無機酸化物多孔体 K. Shu *et al.*, 熱化 とレーザー冷却 を組み合わせて Ps を J. Phys. B 49(2016)104001. <u>300 ns で Ps-BEC 転移温度を下回る 10 K まで</u> 冷却可能であることをシミュレーションで示した。









12

① SiO₂/PVA が重合した柔らかい成 ② インプリント後の成形 形体に柱付金型を押し付けて、穴を 体を焼成。透明なシリカス 転写(インプリント)。 ラス<u>に。</u>

→細孔径を機械的に制御可能

インプリント後

の成形体表面



500 nm



 ③ SiO₂ 薄膜でフタを して Ps を細孔中に閉 じ込め



プロトタイプ作成により、成形体の表面研磨が 重要であることが判明した。 表面研磨法によって焼成後の透明度が変化し たため、焼成試験をしながら表面研磨の条件 出しを行った。 【シリカエアロゲル以外の手法による開発状況②】 ナノプロセシング技術を駆使した手法による開発 ⇒薄い細孔壁を達成するため、 電子ビーム描画の条件出しを行っている



14

まとめ

- 1. Ps-BEC を実現して世界初の反物質レーザーを作りたい。
 - 反物質系低温量子凝縮相の研究
 - •「なぜ、宇宙に物質のみ残ったのか」を解明
 - ガンマ線レーザーの実現
- 2. ナノ細孔中で Ps をレーザー冷却するという、新しい Ps-BEC 実現スキームを提案した。
 - 陽電子集束システム
 - Ps生成•濃縮•冷却材
 - Psレーザー冷却
- 3. Ps生成・濃縮・冷却材として有力だったシリカエアロゲル細孔 中では、Ps レーザー冷却が困難と判明した。今年度中にまず 真空中での Ps レーザー冷却を実証すべく、準備を進めている。
- 4. ナノインプリント、ナノプロセシングを用いた Ps 生成・濃縮・冷却材開発も並行して進めている。

https://tabletop.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/?page_id=110